



Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M3 8.0 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Para empezar, calentaremos la pantalla a unos 60°C durante 1 minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, conseguiremos despegar la pantalla.

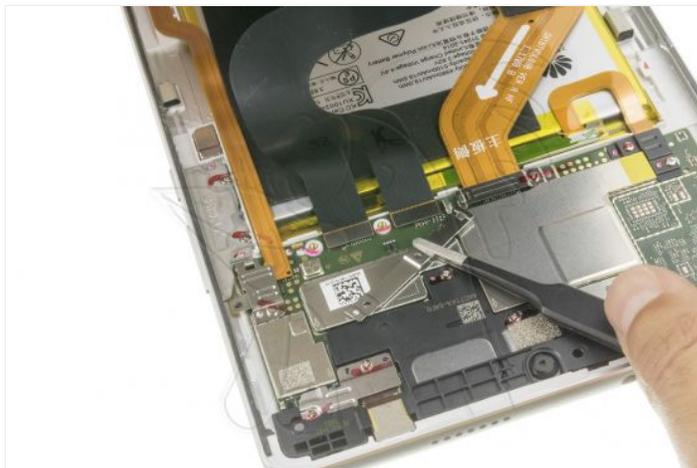
Tendremos especial cuidado en la parte inferior que es donde se encuentran los cables flex.





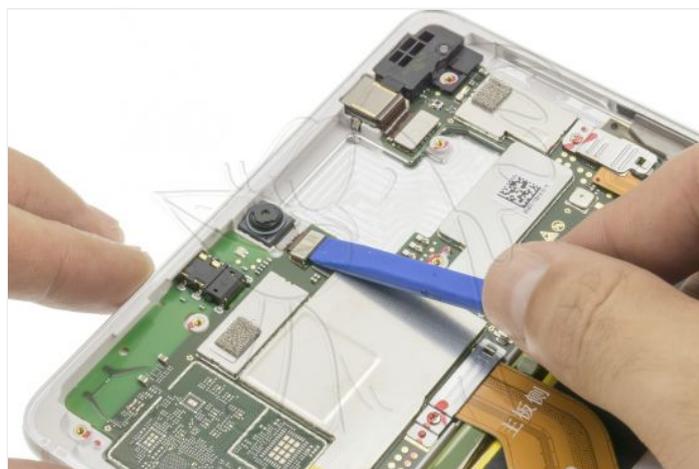
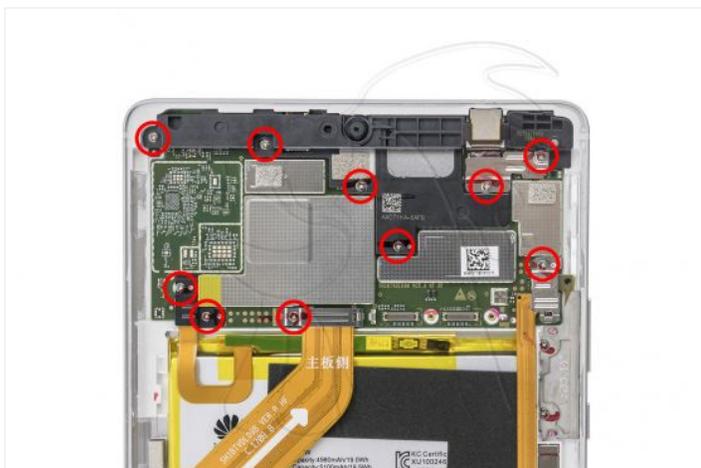
Paso 2 - Desconectar pantalla

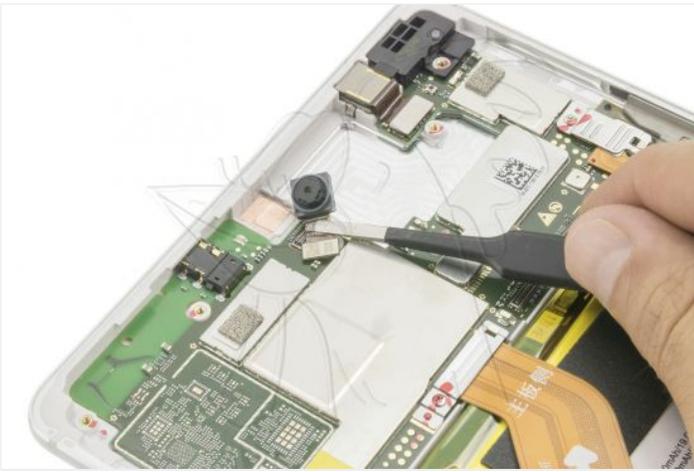
Una vez despegada la pantalla, tendremos que retirar el blindaje que cubre los conectores de esta y desconectarlos para poder retirarla.



Paso 3

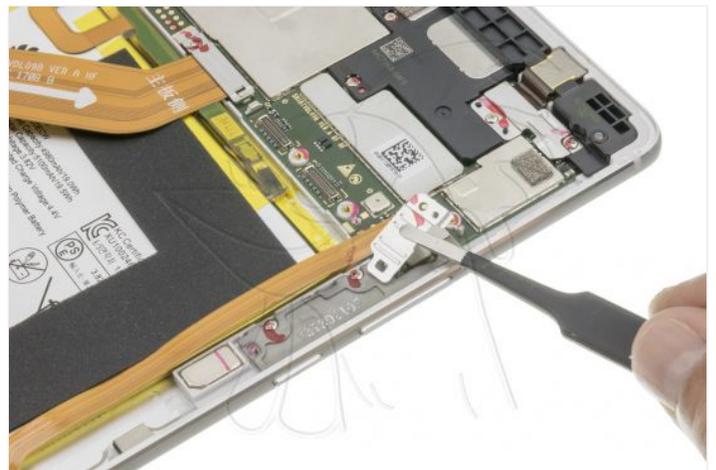
Tendremos que retirar los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y sus componentes. Empezamos retirando el módulo de altavoz superior y las cámaras.

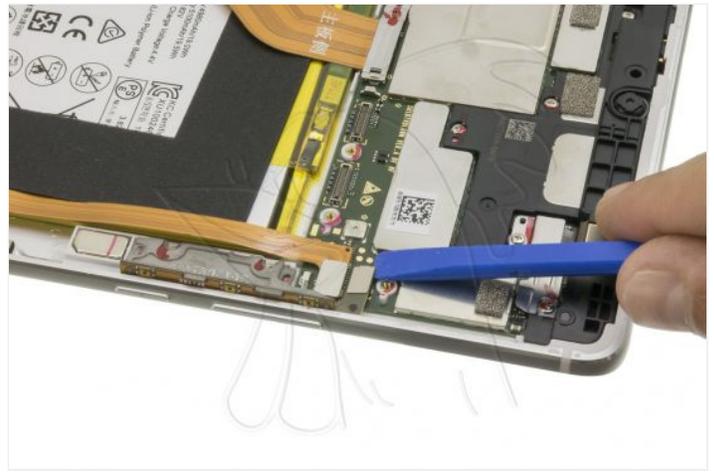




Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos el blindaje que cubre los conectores del lector de tarjetas y pulsadores laterales y los desconectamos.





Paso 5 - Placa base

Retiramos los blindajes de los conectores de la batería y el flex de interconexión y ya podemos desencajar la placa base.



